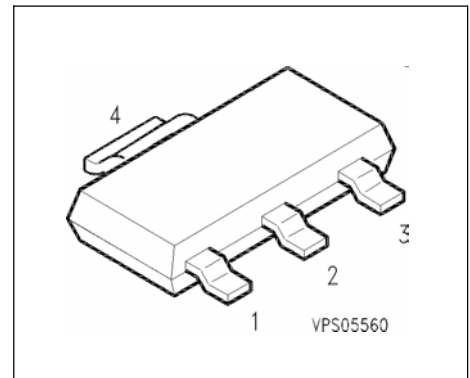


SIPMOS® Small-Signal Transistor

- N channel
- Enhancement mode
- Avalanche rated
- $V_{GS(th)} = 2.0 \dots 4.0 \text{ V}$
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
- Halogen-free according to IEC61249-2-21



drain pins 2, 4
gate pin 1
source pin 3



Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
G	D	S	D

Type	V_{DS}	I_D	$R_{DS(on)}$	Package	Marking
BSP300	800 V	0.19 A	20 Ω	PG-SOT223	BSP300

Type	RoHS compliant	Tape and Reel Information	Packaging
BSP300	Yes	H6327	Dry

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Continuous drain current $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	I_D	0.19	A
DC drain current, pulsed $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	I_{Dpuls}	0.76	
Avalanche energy, single pulse $I_D = 0.8 \text{ A}$, $V_{DD} = 50 \text{ V}$, $R_{GS} = 25 \text{ } \Omega$ $L = 105 \text{ mH}$, $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	E_{AS}	36	mJ
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	1.8	W
ESD Class JESD22-A114-HBM		Class 1a	

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Chip or operating temperature	T_j	-55 ... + 150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... + 150	
Thermal resistance, chip to ambient air ¹⁾	R_{thJA}	≤ 70	K/W
Thermal resistance, junction-soldering point ¹⁾	R_{thJS}	≤ 14	
DIN humidity category, DIN 40 040		E	
IEC climatic category, DIN IEC 68-1		55 / 150 / 56	

1) Transistor on epoxy pcb 40 mm x 40 mm x 1,5 mm with 6 cm² copper area for drain connection

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

Static Characteristics

Drain- source breakdown voltage $V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 0.25\text{ mA}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_{(BR)DSS}$	800	-	-	V
Gate threshold voltage $V_{GS}=V_{DS}$, $I_D = 1\text{ mA}$	$V_{GS(th)}$	2	3	4	
Zero gate voltage drain current $V_{DS} = 800\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_{DS} = 800\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$	I_{DSS}	- -	0.1 10	1 100	μA
Gate-source leakage current $V_{GS} = 20\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$	I_{GSS}	-	10	100	
Drain-Source on-state resistance $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 0.19\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	-	15	20	Ω

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

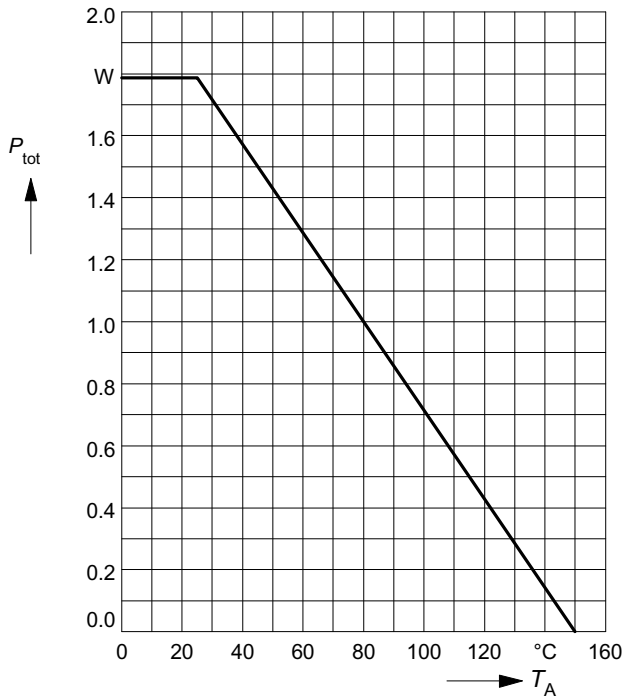
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Dynamic Characteristics					
Transconductance $V_{DS} \geq 2 * I_D * R_{DS(on)max}, I_D = 0.19\text{ A}$	g_{fs}	0.06	0.27	-	S
Input capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{iss}	-	170	230	pF
Output capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{oss}	-	20	30	
Reverse transfer capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{rss}	-	10	15	
Turn-on delay time $V_{DD} = 30\text{ V}, V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 0.25\text{ A}$ $R_{GS} = 50\text{ }\Omega$	$t_{d(on)}$	-	7	11	ns
Rise time $V_{DD} = 30\text{ V}, V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 0.25\text{ A}$ $R_{GS} = 50\text{ }\Omega$	t_r	-	16	24	
Turn-off delay time $V_{DD} = 30\text{ V}, V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 0.25\text{ A}$ $R_{GS} = 50\text{ }\Omega$	$t_{d(off)}$	-	27	36	
Fall time $V_{DD} = 30\text{ V}, V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 0.25\text{ A}$ $R_{GS} = 50\text{ }\Omega$	t_f	-	21	28	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Reverse Diode					
Inverse diode continuous forward current $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_S	-	-	0.19	A
Inverse diode direct current,pulsed $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{SM}	-	-	0.76	
Inverse diode forward voltage $V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_F = 0.38\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	V_{SD}	-	1	1.4	V
Reverse recovery time $V_R = 30\text{ V}$, $I_F=I_S = 0$, $di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	-	95	-	ns
Reverse recovery charge $V_R = 30\text{ V}$, $I_F=I_S = 0$, $di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	-	0.25	-	μC

Power dissipation

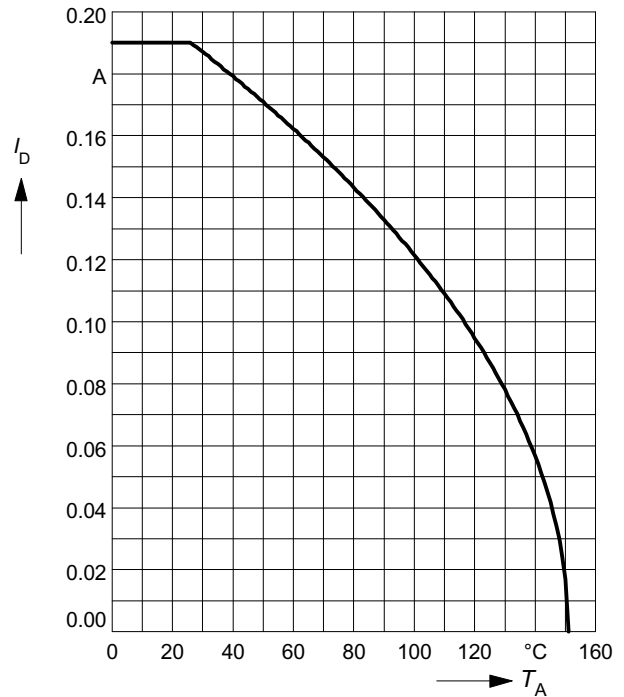
$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



Drain current

$$I_D = f(T_A)$$

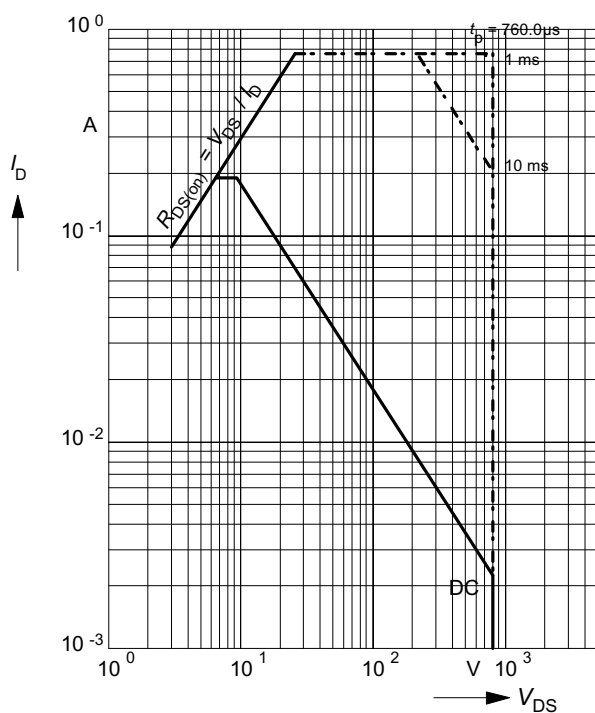
parameter: $V_{GS} \geq 10 \text{ V}$



Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS})$$

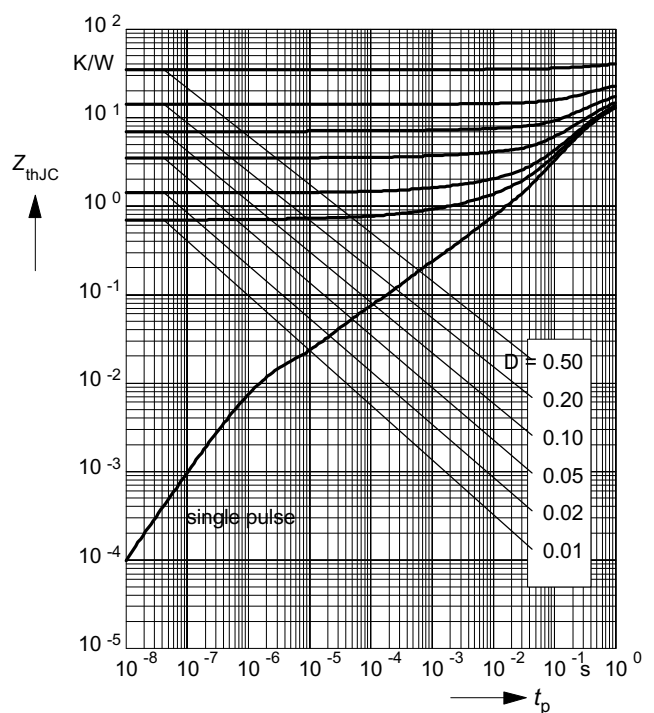
parameter: $D = 0.01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$



Transient thermal impedance

$$Z_{\text{th JA}} = f(t_p)$$

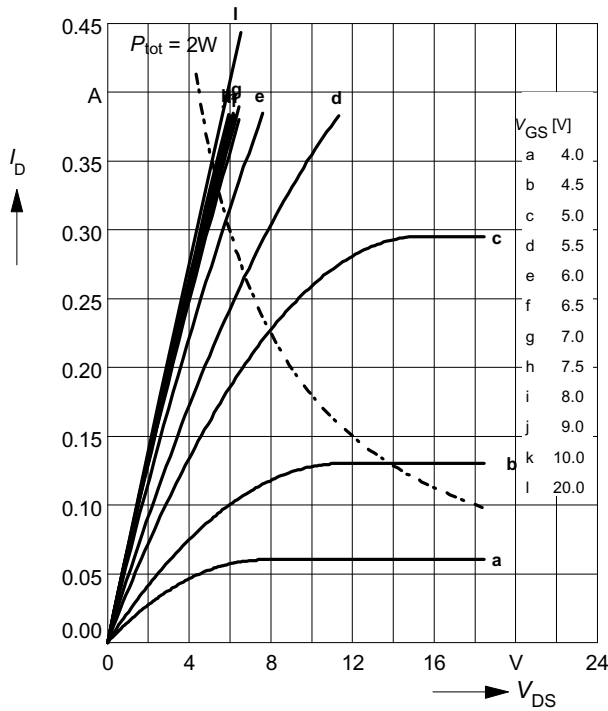
parameter: $D = t_p / T$



Typ. output characteristics

$$I_D = f(V_{DS})$$

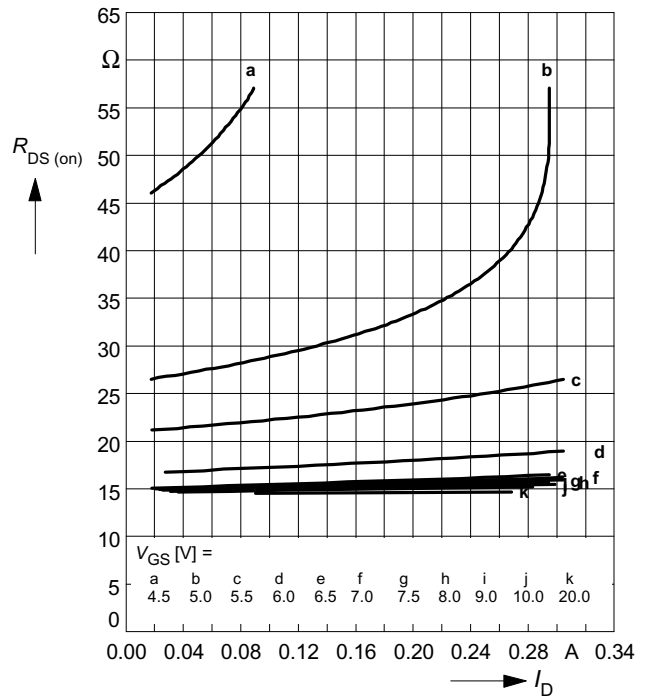
parameter: $t_p = 80 \mu s$, $T_j = 25^\circ C$



Typ. drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$

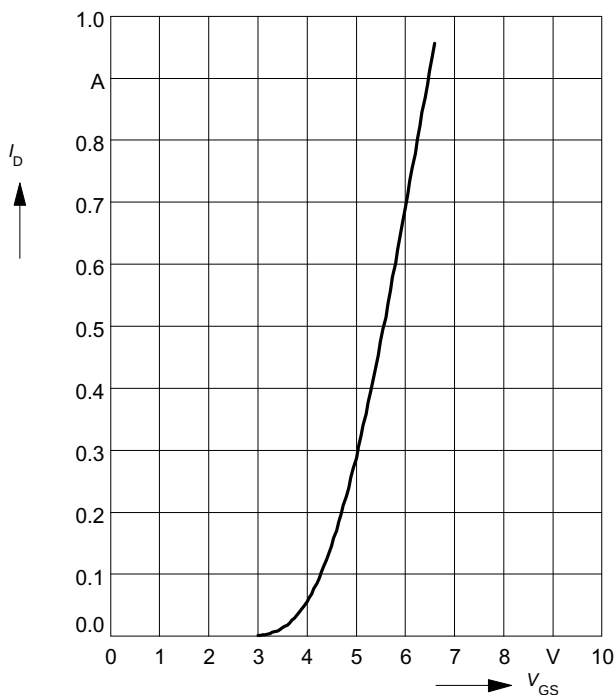
parameter: $t_p = 80 \mu s$, $T_j = 25^\circ C$



Typ. transfer characteristics $I_D = f(V_{GS})$

parameter: $t_p = 80 \mu s$

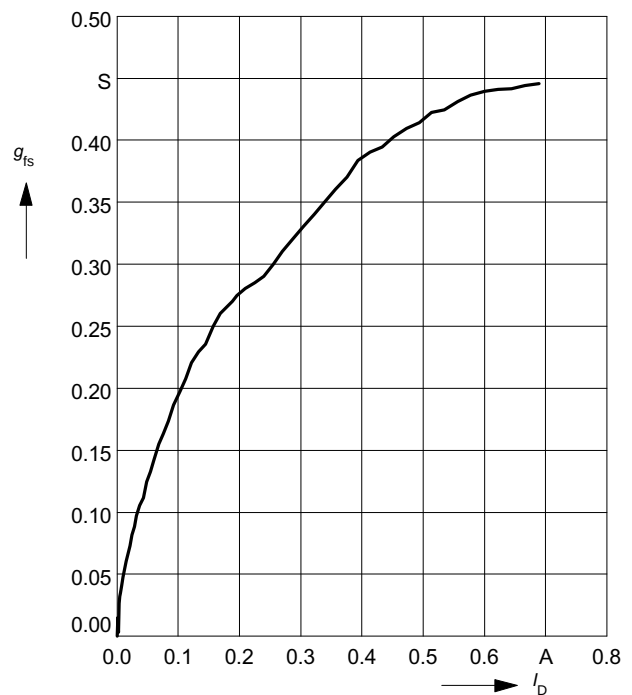
$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Typ. forward transconductance $g_{fs} = f(I_D)$

parameter: $t_p = 80 \mu s$,

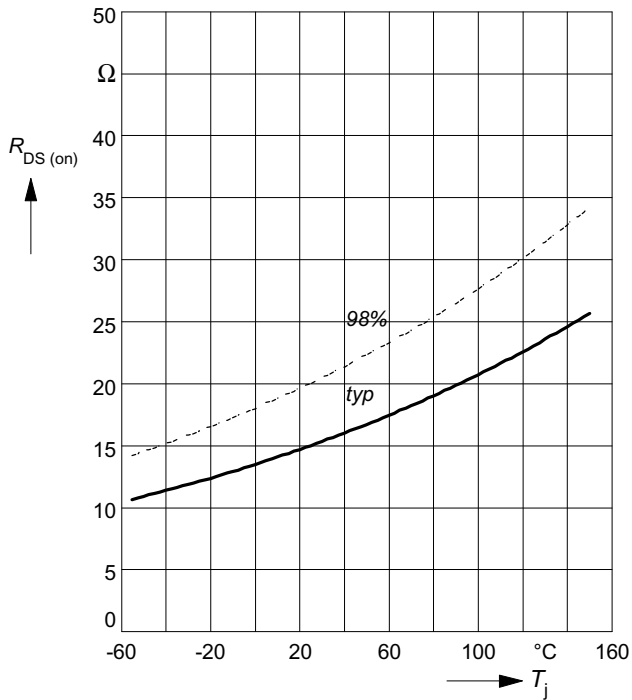
$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$

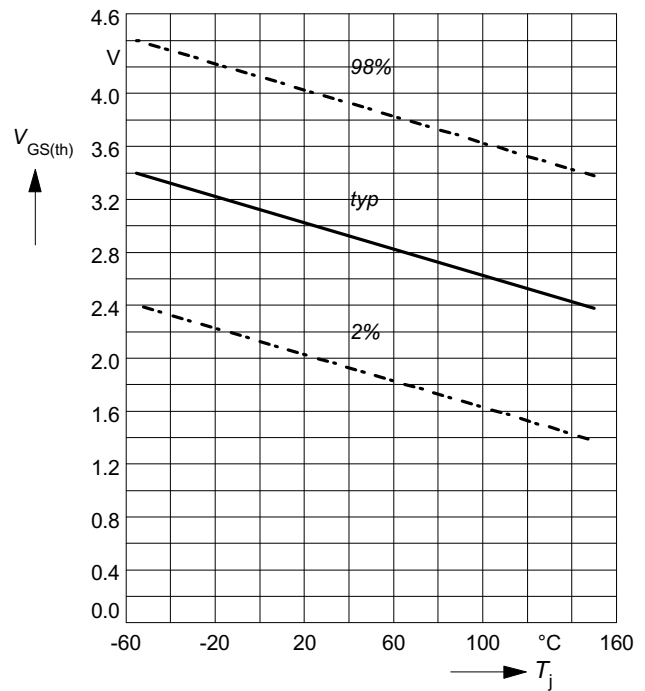
parameter: $I_D = 0.19 \text{ A}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$



Gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$

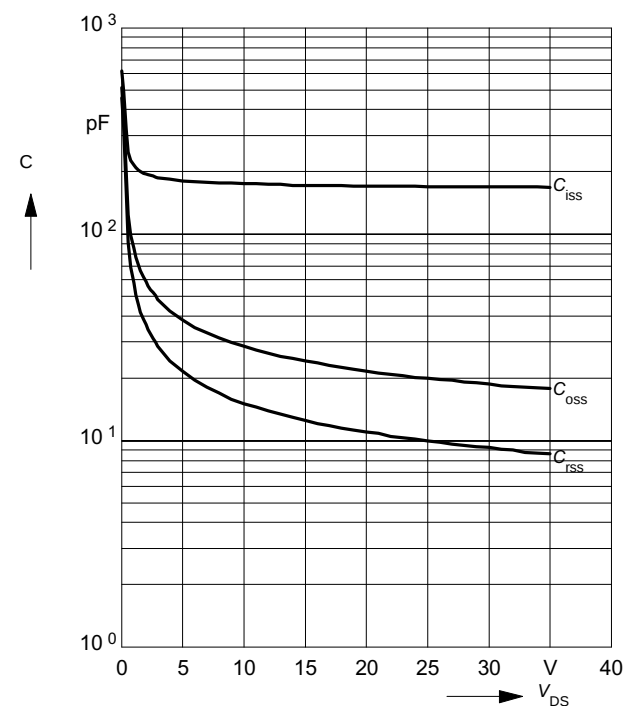
parameter: $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1 \text{ mA}$



Typ. capacitances

$$C = f(V_{DS})$$

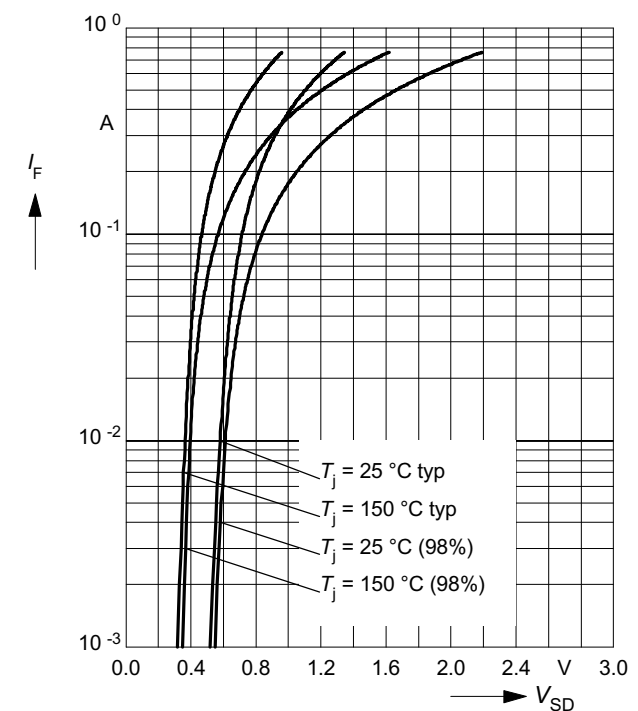
parameter: $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$



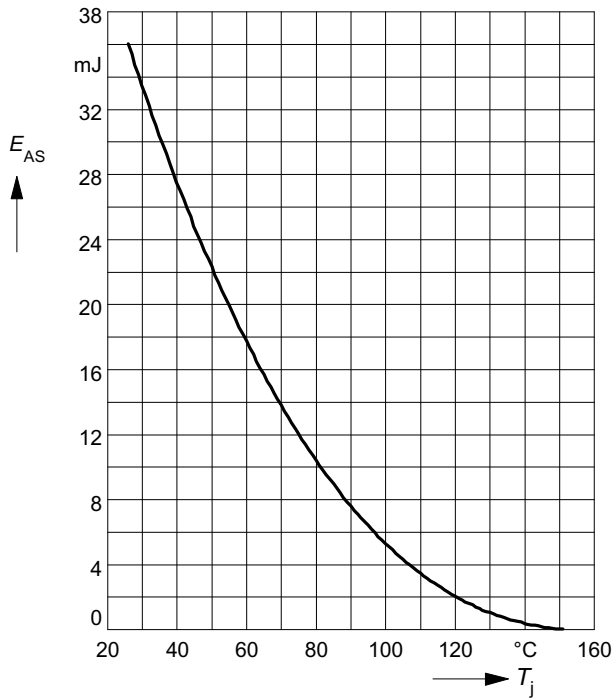
Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$

parameter: T_j , $t_p = 80 \mu\text{s}$

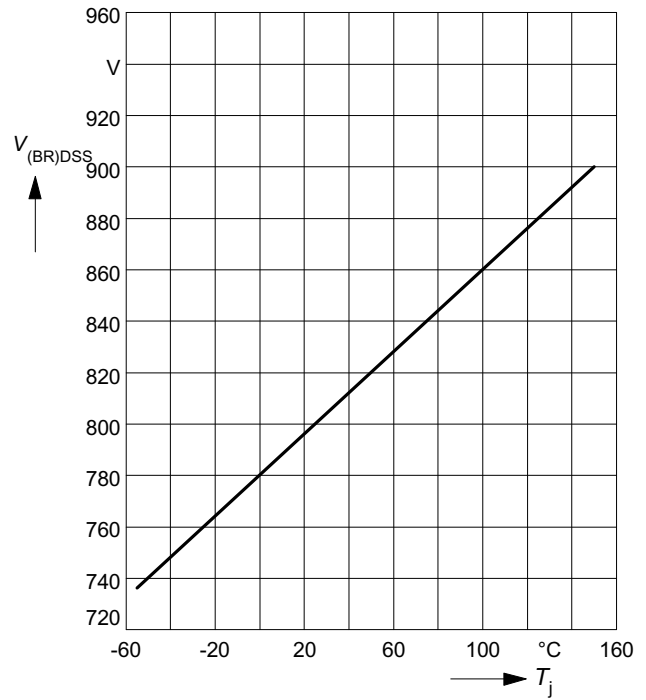


Avalanche energy $E_{AS} = f(T_j)$
parameter: $I_D = 0.8 \text{ A}$, $V_{DD} = 50 \text{ V}$
 $R_{GS} = 25 \Omega$, $L = 105 \text{ mH}$



Drain-source breakdown voltage

$V_{(BR)DSS} = f(T_j)$



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2008 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office. Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А